

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023014

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 电话会议
参与单位名称及人员姓名	高盛证券（12月11日） 华创证券策略会（12月12日） 南方基金（12月13日） M&G（12月18日） 东方证券（12月20日） 招商证券策略会（12月21日） 兴业证券（12月25日） 仁桥资产（12月27日）
时间	2023年12月11日-2023年12月29日
地点	深圳东海朗庭酒店 深圳大中华喜来登酒店 公司会议室
上市公司接待人员姓名	管理与决策委员会副主任兼董事会秘书杜永刚 证券事务代表王琳 投资者关系代表胡志毅
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司如何提升自身核心竞争力 目前，公司一方面重新调整组织架构，以产品线或项目中心为独立的业务单元，对其独立进行考核管理，逐步提升管理和考核的科学性以及效率性；另一方面，持续推进数字化转型，努力实现智能化制造、

数字化管理和可持续发展，提高生产效率和质量，降低成本，增强竞争力。

二、公司未来发展规划

公司下游包括消费电子、PCB、新能源、半导体等行业。公司将持续落实公司“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大对基础器件以及行业专用设备业务的研发和投入，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位，推动公司业务实现持续高质量增长。

三、公司半导体的产品情况

公司半导体业务主要产品为激光表切、全切设备，激光内部改质切割设备以及刀轮切割设备等前道晶圆切割设备；焊线设备、固晶设备、测试编带设备等后道封测设备以及晶圆自动化传输设备，用于半导体的生产加工环节。

四、公司为 MR（Mixed Reality）提供的设备情况

公司持续配合行业重要客户进行 MR 相关加工设备的研发，产品目前已实现批量销售。

五、通用工业激光加工设备市场复苏情况

今年以来，通用工业激光加工设备市场尤其是高功率激光加工设备需求有所复苏。公司进一步调整市场策略，持续加大对中低端市场的覆盖和拓展，整体市占率稳步提升。公司在长沙、天津、常州、张家港、济南等地设厂，实现就近生产交付和服务，提升盈利能力。公司在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上取得突破，并在钢结构、船舶等重点行业实现突破，与行业头部客户形成紧密合作。公司持续加强和新能源汽车客户的合作，中标比亚迪汽车 31 条白车身顶盖激光钎焊及底盘车架、高强钢电池托盘自动焊接线等多个项目。

六、新能源领域的业务布局

公司在新能源领域主要提供动力电池以及光伏行业专用的设备，锂

	<p>电设备产品包括匀浆、搅拌、涂布、辊压、模切、分切、卷绕/叠片、电芯组装、烘烤、注液、化成分容等加工设备及自动化生产线，用于锂电池电芯、模组、PACK 段的生产加工环节。光伏行业专用设备包括激光硼掺杂设备、PECVD（等离子增强气相沉积设备）、LPCVD（低压化学气相沉积设备）、扩散炉、氧化炉、退火炉，以及组件段的无损划片机、划焊一体机等。</p> <p>此外，公司还和国外多家知名新能源配套厂商及国内头部新能源车企有良好合作关系，提供了汽车白车身智能焊装线、激光焊接设备、电驱智能装配线等产品，国内客户包括比亚迪、长城汽车、大众、宇通等车企。</p> <p>七、公司可转债情况</p> <p>根据公司 2023 年 10 月 24 日披露的《关于不向下修正大族转债转股价格的公告》（公告编号：2023074），2023 年 10 月 24 日至 2024 年 2 月 6 日（“大族转债”到期日），公司不会提出向下修正转股价格方案，如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。</p>
附件清单(如有)	
日期	2023 年 12 月 29 日